

第 166 回ラドテック研究会講演会

期 日：2020 年 4 月 28 日（火）13：00～16：40

会 場：東京理科大学神楽坂キャンパス 1 号館 17 階 記念講堂

主 催：一般社団法人ラドテック研究会

協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会・合成樹脂工業協会
一般社団法人日本接着学会・一般社団法人日本塗装技術協会
一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会・フォトポリマー懇話会
日本放射線化学会（予定）

<プログラム>

1) 13：00～13：50

「量子ビームによる機能性高分子膜の創製研究：グラフト重合、構造解析、インフォマティクスの活用」

量子科学技術研究開発機構 前川 康成 氏

燃料電池、2 次電池や食塩電解・製造に利用される高分子電解質膜について、量子ビームを利用したグラフト重合、構造・機能解析やインフォマティクスによる機能予測など量研高崎研における最近の成果を紹介する。

2) 13：50～14：40

「化学修飾ナノグラフェンのエッジ構造と光機能制御」

広島大学 灰野 岳晴 氏

酸化分解により得られるナノグラフェンを化学修飾することで 20nm 程度の大きさの均一な化学修飾ナノグラフェンを調製することに成功した。得られたナノグラフェンは有機溶媒に可溶であり、白色や近赤外に発光する新しい炭素材料であった。

<14：40～15：00 コーヒーブレイク>

3) 15：00～15：50

「芳香族複素環化合物の熱転位、光転位を基盤とした高分子の屈折率制御」

神奈川大学 亀山 敦 氏

芳香族複素環を有するカルボン酸エステル誘導体の熱転位反応と光転位反応の開発、芳香族シアヌレート化合物の熱転位反応と光転位反応の開発、およびそれらの転位反応を基盤とした高分子の屈折率制御について解説する。

4) 15：50～16：40

「光ファイバ用 UV 硬化型コーティング材料の開発」

JSR 株式会社 篠原 宜康 氏

今年から商用サービスが本格的に始まる次世代モバイル通信規格“5G”、最近話題の IoT やビッグデータ活用は、光ファイバの高速デジタル通信により実現されている。光ファイバ用途で活躍する JSR の UV 硬化型コーティング材料“デソライト®”の開発について報告する。

◆17：00～18：30 交流会・ミニ展示会 大会議室にて

※プログラムは変更になる場合がございます。

1. 参加費 個人会員（本人）無料
法人会員（2名まで）無料 3名から1名10,000円
非会員は1名20,000円

協賛団体に所属されている方は下記の通りとなります。

協賛団体所属の方：10,000円

※上記参加費には、講演要旨集1冊を含みます。

2. 申込締切日 2020年4月17日（金）
3. 申込方法 当会HP (<http://www.radtechjapan.org/>) よりお申し込み下さい。
4. 入金方法 参加費は銀行振込にてお願い致します。
(尚、振込手数料はご負担下さい。)

振込先：三菱UFJ銀行 麹町支店（銀行コード：0005 店番号：616）

口座番号：普通預金）0200322

口座名義： 一般社団法人ラドテック研究会

名義カナ： シャ）ラドテックケンキュウカイ

ご入金は開催日までにお問い合わせください。

※一度ご入金された参加費は返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。

※参加証は発行しておりません。当日に会場までお越しください。

受付にてご氏名・ご所属を確認させていただきます。

なお、領収書は振込受領書をもってかえさせていただきます。

5. 問合せ先 一般社団法人ラドテック研究会事務局
〒102-0082 千代田区一番町23-2 番町ロイヤルコート207
TEL：03-6261-2750 FAX：03-6261-2751
E-mail：office@radtechjapan.org